**FORMULARZ USŁUGI MONTAŻU**

**Dane firmy zlecającej montaż:**

**Osoba kontaktowa:**

Nazwisko, Imię

Tel. kontaktowy:

Email:

**Nazwa płytki:**

(proszę wpisać)

 **Proponowany termin montażu:**(proszę wpisać)

**Data wypełnienia formularza:**

(proszę wpisać)

**Montaż elementów SMD** (niepotrzebne skreślić)

1. Nazwa płytki (proszę wpisać)

2. Ilość (proszę wpisać)

3. Pojedyncze/panel (ilość płytek w panelu) (proszę wpisać)

4. Ilość elementów SMD na płytce (proszę wpisać)

5. Ilość różnych elementów (wartości, typy) (proszę wpisać)

6. Wielkość płytki (proszę wpisać)

7. Wielkość panelu (proszę wpisać)

8. Szablon do nakładania pasty (czy zostanie dostarczony) – jeśli tak załączyć rysunek mechaniczny

 TAK  NIE 

9. Pełne opakowania elementów - zapakowane oryginalnie – (jeżeli nieoryginalnie zapakowane to dopłata za przeliczenie)

 TAK  NIE 

10. Wzór płytki (opcjonalnie)

 TAK  NIE 

11. Lutowanie ołowiowe czy bezołowiowe (proszę wpisać)

12. Grubość laminatu (proszę wpisać)

13. Montaż jednostronny czy dwustronny (proszę wpisać)

14. Wymagania co do specjalnego zabezpieczenia elementów:

 a) podklejanie TAK  NIE 

 b) silikonowanie TAK  NIE 

 c) zalewanie TAK  NIE 

\* Wraz z formularzem wymagane jest dostarczenie BOM elementów, schematu montażowego, plików gerber.
\* Komplet elementów potrzebnych do montażu dostarcza zleceniodawca.

**Montaż elementów THT** (niepotrzebne skreślić)

15. Ilość elementów THT na płytce (proszę wpisać)

16. Ilość różnych elementów (proszę wpisać)

\* Wraz z formularzem wymagane jest dostarczenie BOM elementów, schematu montażowego.
\* Komplet elementów potrzebnych do montażu dostarcza zleceniodawca.

**Montaż mechaniczny** (niepotrzebne skreślić)

17. Wymagania co do montażu mechanicznego ( np. wymagany moment obrotowy dla wkrętów, itp): (proszę wpisać)

18. Czy obwód ma być testowany po montażu ? TAK  NIE 

19. Czy istnieje tester ? TAK  NIE 

20. Sposób pakowania - karta pakowania TAK  NIE 

21. Kto zapewnia elementy do pakowania ustalone na podstawie otrzymanej karty? (proszę wpisać)

22. Czy jest wymagane znakowanie płytek? TAK  NIE 

23. Dodatkowe obróbki mechaniczne przy płytce:

 a) ściśnięcie opaski przewodem TAK  NIE 

 b) koszulki termokurczliwe TAK  NIE 

 c) inne….. (proszę wpisać)

**Uwagi do metody/sposobu przeprowadzenia montażu:**

(Proszę wpisać uwagi)